

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司
关于拟变更注册资本、注册地址和经营范围
暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第三条 公司注册名称：中文名称： 北京中科国信科技股份有限公司 英文名称：Beijing Sinotech Going Sci.&Tech.Co.,Ltd 公司住所：北京市海淀区上地信息 产业基地三街1号楼四层A段北侧 邮政编码：100085</p>	<p>第三条 公司注册名称：中文名称： 北京中科国信科技股份有限公司 英文名称：Beijing Sinotech Going Sci.&Tech.Co.,Ltd 公司住所：北京市海淀区高里掌路 3号院8号楼1层1单元101 邮政编码：100095</p>
<p>第四条 公司注册资本为人民币 10,673.52 万元。</p>	<p>第四条 公司注册资本为人民币 10,430.02 万元。</p>
<p>第十二条 经公司登记机关核准， 经公司登记机关核准，公司经营范围</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准， 经公司登记机关核准，公司经营范围</p>

<p>是：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；专业承包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>是：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；国内贸易代理；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品、导航终端、卫星移动通信终端；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；卫星移动通信终端制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书</p>	<p>第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通</p>

的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 层 1 单元 101

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（一）因公司发展经营需要，公司对注册地址进行了变更并增加了经营范围。

（二）公司根据公司实际情况以及业务发展的需要，变更了部分回购股份用途，用于注销并减少注册资本。

三、备查文件

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日